

SD卡焊点状态检测

Application: 应用:检测SD卡上的焊点是否焊接完好

NEW TRY 产品组合: 远心镜头(VCM230-26) + 环光

- C/F 接口,双远心;
- 畸变<0.1%;
- 高对比度;
- 目标区域中清晰成像;

Camera: 5MP Basler-piA-2400-12gm, 2/3", 3.45um

- 分辨率: Up to 2456*2058 pixels.

测试总结:

- 精度:取决于不同相机的分辨率和图像大小.
19.34mm × 16.21mm <0.007mm with 2456x2058 pixels.
- 效果:目标清晰成像,具有高对比度,利于进行检测
- 测试图像: 取得的图像具有很高的清晰度以及均匀性.

